

中原大學 函

機關地址：320桃園市中壢區中北路200號
聯絡人：謝明發
聯絡電話：03—2654500
傳 真：03—2654599

受文者：國立雲林科技大學

發文日期：中華民國106年3月6日
發文字號：原工醫字第1060000646號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本校生物醫學工程學系訂於106年8月23日至26日舉辦
「2017國際再生醫學材料應用研討會」，請協助公告並
轉知所屬人員踴躍投稿，請查照。

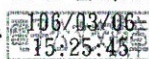
說明：

- 一、主題：再生醫學材料、臨床組織工程、生物力學，幹細胞誘導與調控、生物高分子、陶瓷與金屬、生物啟發的智慧材料、3D列印、藥物與基因輸送與細胞治療應用。
- 二、衛星會議：台俄奈米醫學與放射學研討會，東西方生醫材料研討會。
- 三、會議時間：106年8月23日至26日。
- 四、投稿截止日期：106年4月30日。
- 五、早鳥優惠註冊：106年6月30日。
- 六、研討會網址：www.2017isomrm.org.tw。
- 七、主辦單位：本校生物醫學工程學系，協辦單位：中華民國生物醫學工程學會、國家衛生研究院、恩主公醫院及三鼎生物科技公司。
- 八、贊助與諮詢：請洽「2017年第四屆台灣再生醫學材料應用研討會」秘書處，電子郵件信箱：2017isomrm@gmail.com。



正本：公私立大專校院、全台醫療院所、本校理學院、工學院

副本：生物醫學工程學系



裝



訂

線